



Saubere Anzeige | Zurück zu den Ergebnissen

# Anzeige der Ergebnisse aus WPINDEX Datenbank

ANTWORT 1 @ 2003 THOMSON DERWENT on STN

Title

Electroluminescence element for display - has luminescence layer on transparent electrode consisting of zinc oxide film contg. gp.III or IV impurity elements NoAbstract Dwg 1a/5.

**Derwent Class** 

L03 U11 U14

Patent Assignee

(GNZE) GUNZE KK

**Patent Information** 

JP 01265495 A 19891023 (198948)\*

3p

<--

**Application Details** 

JP 01265495 A JP 1988-94240 19880415

**Priority Application Information** 

JP 1988-94240

19880415

**Accession Number** 

1989-353405 [48] WPINDEX









**ada** 

00 10 00 00 00

⑩特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-265495

⑤Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成1年(1989)10月23日

H 05 B 33/28 H 01 L 21/365 7254-3K 7739-5F

D-7733-5F 審査請求 未請求 請求項の数 5 (全8頁)

会発明の名称

倒代

エレクトロルミネツセンス素子

新

②特 願 昭63-94240

②出 願 昭63(1988) 4月15日

特許法第30条第1項適用 昭和62年10月17日 応用物理学会主催の「第48回応用物理学会学術講演会」に於て文書をもつて発表

<sup>個</sup>発明者 南 内嗣 石

石川県金沢市八日市2丁目449番地の3

@発明者 南戸 秀仁

石川県石川郡鶴来町本町4丁目ヲ48番地

⑩発明者 高田

三 石川県石川郡野々市町柳町110番地の2

⑩発明者 苑田 卓宏

滋賀県守山市森川原町163番地 グンゼ株式会社守山工場

内

の発明者村上 誠一

滋賀県守山市森川原町163番地 グンゼ株式会社守山工場

内

⑪出 顋 人 グンゼ株式会社

京都府綾部市青野町膳所1番地

理 人 弁理士 青山 葆 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス案子

- 2. 特許請求の範囲
- 1. Ⅲ 版元業もしくは Ⅳ 族元素の少なくとも Ⅰ 種の不純物元素を添加した酸化亜鉛透明導電膜を 透明電極とし、この上に発光層、 絶縁層及び背面 電極の順序に積層したことを特徴とする薄膜形工 レクトロルミネッセンス素子。
- 2. 酸化亚鉛透明導電膜における皿族元素もしくはIV族元素の含有率は亜鉛原子に対して0.1 ないし20原子%である請求項!記模のエレクトロルミネッセンス素子。
- 3. 透明電極が透明ガラス悪板もしくは透明プラスチック基板の上に形成されてなる請求項 1 記載のエレクトロルミネッセンス素子。
- 4. 絶縁層が絶縁物質もしくは高低抗物質である る鯖求項 1 記載のエレクトロルミネッセンス煮子。
- 5. 絶縁層が低抗物質層及び絶縁物質層からなり、該抵抗物質層が発光層と接する構成を有する

請求項しないしるのうちいずれかし項に記載のエ レクトロルミネッセンス条子。

3. 発明の詳細な説明

[従来の技術]

一般にエレクトロルミネッセンス素子(以下で し 煮子と記す)は平面固体発光表示素子として各 種ディスプレイなどに利用されている。

このEし素子は構造上、薄膜形と分散形に分けられ、又、印加電圧の種類により、交流電圧駆動 形と直流電圧駆動形があるが現在薄膜形の交流駆動2 重絶縁構造Eし案子および分散形の交流駆動 誘電体分散形Eし素子が主として使用されている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、これらのEL素子は、高価でかつ駆動電圧が高く、さらに交流電源が必要であり、 しかも充分な輝度を得るためには通常容易に得難 い高周波電源が必要であるため、単相商用周波電 源や直流電源用の表示光源への応用が困難である。 従って、従来のEL素子においては、薄膜形は高 価なコンピューター用端末ディスプレイなど限ら れた用途において使用され、また分散形は極めて 一部の用途にのみ使用されているに過ぎない。

そのため高輝度、高発光効率、低電圧駆動、単 相商用周波電源あるいは直流電源駆動のEし業子 を得るために多くの努力がなされている。

これら、諸条件を満たすEL素子として絶縁層を片側だけとしたMIS(Metal Insulator Semiconductor)構造の薄膜ELが有望視されている。

Eし素子には透明電極が不可欠であるが、M! S構造の薄膜Eし素子製造に当って、高発光効率 で高輝度を得るための蛍光体の成膜最適条件およ び低電圧駆動を実現するための絶縁膜の選択、同 成膜最適条件に対して従来のITO膜や、ネサ膜 (SnO。)を用いた透明電極では対応し得ず、作成 したEし素子の透明電極と絶縁層とが接している 部分が着色する、発光輝度及び効率が劣る、容易 に絶縁破壊を起こす、および特性が速く劣化する 等の問題があった。

これは即ち薄膜形形し素子を作成する場合、透明電極上に発光層、絶縁層を順次作成せればなら

EL素子を得たものである。

本発明のEL素子の透明電極であるⅢ族元素もしくはⅣ族元素含有の酸化亜鉛酸(以下 2 n O 系電極と称する)はこの発明の目的を損なわない範囲で他の第Ⅲ族元素もしくは第Ⅳ族元素をそれぞれ併用できる。以下にⅢ族元素としてアルミニウム(以下 A I と表わす)を、またⅣ族元素としてシリコンを具体的な力をして説明する。アルミニウム(以下 A I と表わす)の含有量は亜鉛(以下 2 n と表わす)に対する A I もしくは S i の原子数比(原子光)で0.1~20%であることが必要である。A I もしくは S i の原子数未満であると添加効果が得られず20%を越えると透明導電酸の結晶性が著しく悪化し、低速不分が増大するからであり、A I もしくは S i の含有量が好ましい値は I ~ I 5 原子%である。

2 n O 系額はスパッタ法、スプレー法、その他の任意の公知の腹形成技術によって製造できるが、 透明電極にあっては、E L 発光層形成の下地とし ての役割もあり、結晶性や特に表面の平滑性と均 ないが、その一部分は第1図(A)に示すことく透明電極と絶報層とが直接接している構造を有する上に、透明電極が酸化物半導体であるため、透明電極と絶報層との界面で何らかの反応が生じ透明電極もしくはその上に形成された絶録層の膜が酸素欠乏状態となったり、膜中に生じた格子欠陥や導入された不純物による光の吸収や屈折率の変化による反射によって着色したり、発光効率の低下を生じたりするためと考えられる。

本発明は前述の問題点を解決し、低電圧でかっ 交流あるいは直流のいずれでも駆動でき、しから 高発光効率で高輝度のEし煮子を提供することを 目的とする。

# [課題を解決するための手段]

本発明は田族元素もしくはN族元素を含有した 酸化亜鉛膜を透明電極に用いることにより前記問 題点が解決されることを見出したものでこの電極 に直接EL発光層を形成し更に絶縁層、背面電極 を積層することにより、交流あるいは直流のいず れでも低電圧で駆動し、しかも高効率で高卸度の

一性に優れた良質の順質が望まれることから、スパック法によることが好ましい。又スパック法で 成膜する場合、AlbしくはSi原子を含育させる 方法としては、膜形成過程において原材料である 2nbしくはZnOにAlbしくはSi元素を含む合金、水素化物、酸化物、ハロゲン化物あるいは有 機化合物等の形態で導入するのが好速である。

2nO膜を形成した後、A1もしくはSi原子を
2nO膜中に熱拡散したり、イオン注入すること
も可能である。又スパッタ法により製造する場合
は、ターゲット材料として、この発明の和成と同じ和成比の焼結体や、合金等を用いた反応性スパッタ、又はA1原子では2nOにA1.0,6しくはA1
下。等を、Si原子ではSiO:もしくはSiO等を、
和成比に相当して混合した酸化物焼結体を用いた
スパッタによって成膜できる。2nOは真性格子
欠陥である酸素空孔や格子間亜鉛によるドナー単位により縮退したn形半導体が比較的容易に得られ、10 \*\*\* ca\*\*\* オーグーの伝導電子密度を実現できるが、抵抗率を10 \*\*\* Ω caオーグーより低下

せるにはAlもしくはSi原子をZnO膜中に導入 しなければならない。これらの不純物原子はドナ ーとして有効に働くため、ほぼ I O \* ca \*\*オーダ ーの伝導電子密度を実現でき、真性格子欠陥によ る内因性ドナー及び不純物原子による外因性ドナ ーが共存する結果として伝導電子密度を約1桁大 きくできるので、低抗率が 1 0 <sup>- 4</sup>Ω cmオーダーの 透明再電膜を実現できる。このような不純物添加 ZnO膜は無添加2nO膜と比較して抵抗率が低く 透光性が高いという特性を有するのみならず、高 温の各種雰囲気中での使用においても、これらの 特性を極めて安定に維持することができ、無添加 ZnO膜の重大な欠点の一つである耐熱不安定性 を解消できる。以上のAlおよびSiで例示した 2 nOの有効な外因性ドナーとなる不純物には、 Al以外のⅡ族元素として、ガリウム(Ga)、イン ジウム(1 n)およびホウ素(B)等またSi以外の√V 族元素として、ゲルマニウム(Ge)、チタン(Ti)、 ジルコニウム(2r)およびハフニウム(HT)等を例 示できる。

薄くして、大きい電界を得るようにせねばならな い

発光層の形成方法としては電子ビーム蒸着法、 スパッタリング法、有機金属化学気相成長法(M OCVD法という)その他公知の成類法が利用で きる。

発光層の発光特性は作成基板の温度に強く依存 することが知られているが、基板温度を上昇させ ることにより発光層の結晶性が改善されることに よるものと考える。

交流駆動形をし然子においては発光層に有効に 高電界を印加するために、絶縁層の材料は絶縁耐 圧が高く、比誘電率の大きい物質から選ばれる。 更に発光層、透明電極との密着性に優れ緻密、均 一なこと、出来た膜にピンホールが出来難いこと、 絶縁破壊を生じても他に改及しないこと等が勘案 され、Ta,Os、A!,Oo、PbTiOo、PbNb,Oo、 Si,No、SiOo、BaTiOo、SrTiOo、Ba Ta,Oo、Y,Oo、及びこれらの複合物質等が例 示できる。 2nO系電極上に形成する発光層の材料として は特に制限はないがマンガンをドープした硫化亜 幼(以下2nS:Mnと扱わす)を例示できる。この 際、Mnのドープ量は一般に0.5 vl%程度である。

発光層の材料は高い発光効率を有する蛍光体で あることに加え、髙耐電界性に優れることが要求 され、通常は各種ID-VI族化合物半導体が使用さ れることが多い。これは可視光領域全域の発光を 得るためにはバンドギャップが大きいことや、励 起に必要な高電界(ペー0°V/cm)を印加できる ことが望ましく、そのためバンドギャップの広い この種の材料を使うことができる。特にZnS系 発光材料は最も高輝度・高発光効率が実現できる。 すなわち、『族金属の酸化物、硫化物、セレン化 物、酸素酸塩、或いは遷移金属の塩などの純粋形 あるいはハロゲン化アルカリ等を母体とし、これ に付活材を添加したもの等、公知の任意のものが 使用できることは勿論である。厚さは0.1~1. 0 μ m が 例示できるが 膜厚は 煮子特性に大きく 彫 響する。低電圧で効率的に駆動するには発光層を

本発明に使用される絶縁材料は、例示された材料に限られるものではなく、又、素子構成上特に透明材料に限定されることはなく、前述の必要特性にかなうものであればよい。また、絶縁層を二層構造以上とすることにより、更に特性を改善することも可能である。即ち特性の異なる材料として例えばSiaNaとTaaOa膜との破層膜を絶縁層とし、TaaOa膜を発光層側に配することによって発光層えのキャリヤー注入効果を高めかつ絶縁針圧の高い安定性に優れた紫子作成が可能となる。

均一に、良質な順を得るための成膜方法として はスパック方式が好ましいが発光層、透明電極に 損傷を与えない限りにおいて、既知のあらゆる方 法をとり得ることは勿論である。

EL発光層の抵抗率が非常に高い場合や、逆に非常に低い場合には、素子全価に均一な高電界を印加することが困難となるが、第1図(B)に示すごとく絶縁層例えばBaTiO,を、BaTiO,x (x<1)のように化学量論的に酸素の比率を減少させることにより高低抗化させて得た、高低抗物 質層でおきかえる、或いは第3図に示すごとく抵抗物質層(例えば化学取論的に破光の比率を該少させた下a,O,)と絶縁層(例えばSiO,)の二層構造とし抵抗物質層の発光層と接触させることにありて可能とすることができる。これは同時に、発光で可能とすることが必要としまする効果もある。これは同時に、発光において高低抗物質層は多くの材料の中のように酸化物を提供体層の組成を化学原治である。といいのように酸化物を操体体層の組成を化学原治である。といいのように酸化物によって過過合酸素成分を必ない方の場合酸素はない方の場合を極端によって最適化することが必要となることもある。

背面電極材料には絶縁層との密着性、絶縁破壊 時の回復性、絶縁膜への非移行性等が求められる がこれらを満す物質としてAIを例示できる。類 形成には真空蒸着法やスパッタ法が用いられる。 この際、本発明は発明の目的を損なわぬ範囲で作

Sの耐熱性がそれぞれ110℃、180℃なので 耐熱性の点から例えば2nS:Mnを取材としたE し発光階を低温基板上に成膜したものについて輝 度を比較すると、常に2nO膜透明電極を用いた ものの方が、一般に用いられている1TOやSn O.系の透明電極を用いたものより大きい結果と なっている。この傾向は基板温度を高くして成膜 した2nS:Mn発光層についても認められた。

### [実施例]

以下本発明を実施例により説明する。尚、以下の発光層の形成に際し、より効率的に行なわれるようにプラズマ集東用磁界印加型高周波マグネトロンスパッタ装置を用いた。

## 実施例 [

第1図(A)に示したことく、「TO透明電極、 ノンドープSnO。透明電極(以下SnO。電極と称 す)、アンチモンドープSnO。透明電極(以下Sn O。: Sb電極と称す)アルミニウムドープZnO透 明電極(以下、ZnO:Al電極と称す)の各種透明 電極 | をガラス 医板 2 上にそれぞれ形成し、上記 面電極についてはあらゆる電極材料、あらゆる成 膜方法を用いることが出来ることは勿論である。 又、本発明に係わる透明電極を形成する基板とし ては、透明ガラスや透明プラスチックフィルム、 シート等を例示でき特に制限はない。

#### ( PEJE )

本発明のEL発光案子は静膜形MIS構造に係わるもので透明電極材料に田族元素または IV 族元 ※含存の 2 n O を採用した結果として、その上部 にEL発光層、絶縁層及び背面電極を夫々積層形 成するに当り、それぞれの膜を任意の成膜条件を 選び実施しても、透明電極の特性(低低抗率、透 明性)を低下させることもなく、又、絶縁層との 反応による登色や耐電圧低下等も惹起しない利点 がある。また発光輝度も一般に使用されている他 の透明電極材料を使用した場合に比べ高いという 結果が得られている。

又、例えば安価な有機フィルムであるPET(ポエチレンテレフタート)やPES(ポリエーテルサルフォン)上に砂膜成形する場合、PETやPE

のスパック装置を用い、第1表に示した発光層最適作成条件の中の作成基板温度を変化させてそれぞれ2nS:Mn発光層3を厚さ400nmに形成したものについて光学的特性を比較した。結果を第4回に示す。

<u></u>	- 表	
スパックガス圧(純Ar)	6.0×10	'(Torr)
高周被電力	30	(W)
プレスパッタ時間	60	(min)
猛板温度	250	(℃)
外部供界	1.5×10	'(T)
クーゲット抵収間距離	30	(mm)
	2.8	(nm/min)

どの作成温度においても、2nO:AI電極上に作成した場合の方がフォトルミネッセンス(Pしと示す)強度が常に強いことがわかる。また、これらの発光層3の上に上記のスパック装置を用い絶縁層4としてTaiO。を厚さ300mm形成した後、背面電極5としてAIを形成してなるMIS機造Eし素子を5kHz正弦波交流電源Eで駆動したところ、第4図のPし結果と同様、Eし発光特性においても2nO:AI電極上の光子が最も高輝

度であり経時安定性に優れていた。

基板2として用いた有機フィルム上にそれぞれ ITO、2nO:AIおよびSnO,透明電機 | を形成した後、2nS:Mn発光層3を低温作成し、そのPL強度を比較した結果においても2nO:AI 電極上に発光層を形成したものが常に発光効率が 高かった。

以上の発光階形成に対する 2 nO: A lの優位性は、他のドーパントであるガリウム(Ga)、インジウム(In)、ホウ素(B)、シリコン(Si)、ゲルマニウム(Ge)、チタニウム(Ti)、ハフニウム(Hi)およびジルコニウム(Zr)をドープした 2 nO 膜(2 n O 系版と呼ぶ)においても確認された。

### 実施例2

実施例!で用いた最適成版条件で各種透明電極 1の上に発光層2として2nS:Mnを成膜し、更 にその上に絶縁層4として上記のスパッタ装置を 用い AI,O,6しくは Ta,O,を第2 表に示す最適 作成条件で成膜し、EL 素子化した。

○1は化学的に安定であり、透明電極が避元性雰囲気の中での熱処理における超元され易さからn ○1、1 T O . 2 n O の顧であることから着色は透明電極が避元された結果であるとみられる。このことからも本発明の優秀性が裏づけられる。また、この性質は2 n O の物性によるものであるため、2 n O に I 版元素もしくは I 版 版元素をドープした2 n O 系版のいずれにおいても、本実施例の Z n O : Λ I と 同様の結果の得られることが確認できた。 1 に 版 例 3

本発明のEL架子の1例として、実施例1で得たEL架子のうち2n〇系電極を用いたEL架子に背面電極5としてA1を真空蒸着法で形成し、電圧を印加して発光特性を調べた結果を第5図に示す。

第 2 要		
Ar(80%)+0.(20%)ガス圧	1×10	'(Torr)
高周被证力	70	(W)
プレスパック時間	90	(min)
基仮温度	200	(°C)
外部磁界	1.5×10	'(T)
ターゲット基板間距離	30	(mm)
成胶速度	3.5 (	m/min)

MIS構造EL煮子の場合、発光層3、純緑層4ともに直接透明電極1上に形成される部分ができるが電極1上に絶緑層4としてAIIO3を設けた部分においてSnO3電極の場合とITO電極の場合に着色が見られ、特にSnO3系電極の場合が設められなかった。これらの事実から、SnO3膜やITO減はAIIO3成膜時に何らかの化学反応を起こしていることがわかる。また、絶緑層4としてTaIO3を設けた部分においても、AIIO3の場合よりは着色の程度が弱いものの、SnO3.ITOの順で着色が認められた。着色の原因としては透明電極の遺元によるものか成膜中のAIIO3から酸素がとられたものか明らかでないがAII

2000nt以上の輝度を実現できた。別に有機フィルム上に低温成膜を行って得たELにおいては分散型EL程度の輝度は充分得られることがわかった。

上記災施例では、作成したEL案子の特性が絶 緑脳4の成膜条件に依存して低電圧で絶縁破壊を 起したり、経時安定性に問題を生ずることがあっ た。そこで、第2図に示したごとく、これらのM IS構造EL業子の絶縁膺4と背面電極5の間に 厚さ10~100(nm)のSiO.もしくはSi,N. 等による高絶縁耐圧の高低抗陥 6 を形成すれば、 上記問題点を改善できると共に、EL特性の向上 を図ることができた。EL発光層の低抗率が非常 に高い場合や、逆に非常に低い場合には、煮子全 而に均一な高電界を印加することが困難となるが、 第1図(A)に示すごとく絶縁層4の代わりに高抵 抗物質脂 6 で置き換える、あるいは絶縁層4の代 わりに第3回に示したごとく、発光周3の上に抵 抗物質層7と、この抵抗物質層7と背面ជ極5と の間に絶縁物質層 8 とを形成すれば、素子全面に

わたって所望の抵抗値や抵抗分布が得られる。 また、本実施例に示したEL衆子は直流電圧を印加することによっても発光し、背面電極を負極として直流 1 0 0 V の矩形パルス(4 0 0 Hz, 2 0 μsec)電圧を印加して 1 0 0 0 nt以上の発光即度を得た。

#### 实施例4

ガラス岳板上に成版した市販のITO(HOYA製)、SnO」:Sb、フッαドープSnO」(セントラルガス、旭ガラス製)および2nO:AlおよびSiドープ2nO(本発明者らが作成)の透明電極1上にMOCVD法を用いて第3表に示した作成条件で2nS:Mn発光層3を形成した後、絶縁層4を実施例2に示した場合と同様に形成し、最後に背面電極5としてAlを蒸発することによってMIS構造を有するEL索子を作成した。

	第 3 表
硫贫(S)供給量	2 × 10 ° ° ~ 5 × 10 ° no1/min
亚铅(Zn)供給量	10 <sup>-5</sup> ~10 <sup>-4</sup> mol/min
S / Z n比	2.5/1
リアクタ内圧力	260 Torr
基板温度	300℃および350℃

てしまった。また、「TO透明電極においても、SnO,系に比べてやや意元され難いものの例外なく膜表面は還元されSnO,系と同様の問題を生じた。これらの還元作用はSnO,系および「TO透明電極表面に不安定な金属状態を生じたり表面上に凹凸を生じるため、この表面上に形成した2nS:Mn発光層に悪影響を及ぼした。特に、SnO.系透明電極上に作成したEし業子では、S原料としてH.Sを使用し、基板温度200℃、250℃および300℃で2nS:Mn発光層を形成した場合においてのみEし業子は動作したが良好な特性は実現できなかった。

一方、ITO系透明電極上に作成したEL条子では、S原料としてDMSもしくはDESを使用した場合を除いて、作成したEL条子は動作した。地縁層として、実施例2に示したスパック法でA1.0,6しくはTa.O。を形成して、MIS構造EL条子を作成し5kHz正弦波交流電圧で駆動したところ最高輝度4000mlが得られたが、印加電圧150V以上で絶縁破場を生じ素子が破損し

発光的 3 を M O C V D 法で形成する際の確价(S)無料には、硫化水素(H,S)、ジメチル硫黄(D M S)もしくは二硫化炭素(C S,)の 3 種類を用い、延鉛(Zn)原料にはジメチル亜鉛(D M Z)もしくはジエチル亜鉛(D E Z)を第4 表に示す温度に保ったボンベもしくはパブラから直接もしくは水素(H,)ガスをキャリアガスとしてリアクタ内に供給した。

原料	タンクもしくはパブラ温度	
11.5	タンク	
DMS	- 2 0 ℃	
DES	– e. <b>c</b>	
CS.	~ 5 °C	
DMZ	- 1 5 °C	
DEZ	1 2 °C	

以上のEL案子作成工程において、MOCVD 法で発光層を形成する際、基板の透明電極は使用 する原料によって異なるが、200℃から500 で程度の高温のH.ガス雰囲気にさらされること になり、その結果、SnO.系では例外なく膜が遠 元されて発色や膜の金属化さらには腹が除去され

た。しかしながら、2nO系透明超極上に作成し たEし素子では、使用したS原料およびZa原料 に関係なく、良好で安定なEL特性を実現できた。 2nO系透明電極を使用しても、2nS:Mn発光層 の形成を基仮温度400℃以上で行うと、作成し たEL業子の特性が悪化した。馬板温度300℃ および350℃で作成したMIS構造薄膜EL紫 子では、絶縁層(成膜条件および構造等は実施例 2と同じ)に用いた材料に関係なく、5kHz正弦 放交流電圧で駆動したところ、発光開始電圧28 V、最高輝度 6 0 0 0 nt以上で最高発光効率 1 0 la/Wを実現できた。特に、S原料としてCS, を使用し、 2 n原料として DE 2 を使用して、 基 収温度350℃で2nS:Mn発光階を形成したE し業子では最高輝度が7100alであった。この ような良好なEL特性は、発光層をMOCVD法 で形成した結果、結晶性の極めて優れた2nS膜 が作成できたことによるものと考えられる。また、 2nO系透明電極上に作成した日L素子の高性能 なじし特性は、2n〇系透明電極の耐湿元性およ

# 特開平1-265495(ア)

びスnOと2nSの界面のなじみの良さによるものであると考えられる。

#### [発明の効果]

透明電極材料の構成に特徴を有する本意明のE し発光素子は、透明電極上にEし発光膜、絶縁膜 および背面電極を設層形成するに際して、透明電 極の特性低下即ち抵抗率の増大、透明度の低下や、 静色等の問題を生じないので、形成しようとする 盤の質に関する最適条件を選ぶことができる。

従って適宜に選ばれたBL発光層材料、絶録材料の組合せにおいてその最良のEL発光業子を提供することができる。また他の透明電極を用いたものより発光輝度の高い高発光効率のEL素子を提供できる利点がある。特に発光層を完全に絶縁層でカバーした構成であるためEL素子のみ命に彫智する水分の侵入を抑制でき、また絶縁層として着色した材料の使用が可能であり、コントラストの高い表示が得られる。

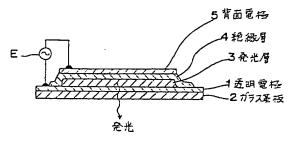
本発明のEL発光案子の透明電極として、目族 元素またはIV族元素含有の酸化亜鉛版を採用した 結果、その上部に珍し発光層、絶縁形及び背面電極を失り航船形成するに当り、それぞれの膜を任意の破膜条件を選び作成しても、透明電極の特性(低低抗率、透明性)を低下させず、又、絶縁層との反応による着色や耐電圧低下等も惹起させないので、高効率で高輝度の它し素子が得られ、また交流あるいは確流のいずれでも低電圧で駆動でき、しかも製造が容易なので安価に提供することができる。

### 4. 図面の簡単な説明

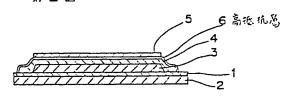
第1図(A)はこの発明のエレクトロルミネッセンス素子の1実施例を示す断而図、第1図(B)、第2図及び第3図はこの発明の別の実施例によるエレクトロルミネッセンスの断面図、第4図は、各種発光層における光学的特性を比較した図、第5図は、第1図のエレクトロルミネッセンス素子における光学的特性を示す図である。

1 …透明電極、2 …ガラス基板、3 …発光層、 4 …絶縁層、5 …背面電極、6 …高抵抗物質層、 7 …抵抗物質層、8 …絶縁物質層。

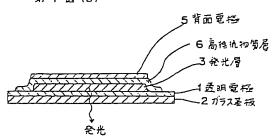
第 1 図 (A)



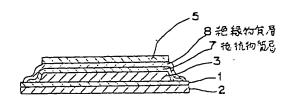
第2図



第 1 図 (B)



第3図



# 持開平1-265495(8)

